CLIPPEDIMAGE= JP401053795A

PAT-NO: JP401053795A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01053795 A TITLE: METALLIC ADHESIVE MATERIAL

PUBN-DATE: March 1, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHOJI, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHOWA DENKO KK

N/A

APPL-NO: JP62210704

APPL-DATE: August 25, 1987

INT-CL (IPC): B23K035/30; B23K035/22; C22C005/06; C22C005/08

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate joining and to improve heat resistance and joint strength by composing an adhesive material of a compsn. which is limited on the components of at least one kind of Cu and Ni and at least one kind of Ti, Nb and Zr and consists of the balance Ag and impurities and forming the said material to composite powder having specific grain sizes.

CONSTITUTION: The adhesive material is composed of the compsn. contg., by weight, 10∼60% at least one kind of Cu and Ni, 0.5∼10% at least one kind among Ti, Nb, and Zr and the balance Ag and impurities. The metal powders of the respective components are then mixed and agitated for a required period of time at and under a high speed and high energy by using an agitating machine such as ball mill, by which the mixture is ground and the composite powder of ≤5μm grain size in the form of a mechanical alloy is formed. In use, a flask is set on a base plate consisting of metals, ceramics, etc., and the adhesive agent powder is packed therein and is held in place between the surfaces to be adhered, then said surfaces are joined under and at a required load and temp. in a nonoxidative atmosphere or under a reduced pressure.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-53795

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年(198	39)3月1日
B 23 K 35/30 35/22 35/30	3 1 0 3 1 0 3 1 0	B-6919-4E A-6919-4E C-6919-4E				
C 22 C 5/06 5/08		D-6919-4E Z-8417-4K 8417-4K	審査請求	未請求	発明の数 3	(全7頁)

69発明の名称 金属質接着材料

> 创特 願 昭62-210704

砂出 願 昭62(1987) 8月25日

⑫発 明 荘 司 孝 志

埼玉県秩父市大字下影森1505 昭和電工株式会社秩父研究 所内

①出 願 人 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門2丁目10番12号

⑩代 理 人 弁理士 中村

1. 発明の名称

金属質接着材料

2. 特許請求の範囲

- (1) 重量%で(以下、同じ)、Cu及びNiのう ちの少なくとも1種を10~60%、Ti、Nb及 びZrのうちの少なくとも1種を0.5~10%含 み、残部がAg及び不可避的不純物からなる粗成 を有し、かつ、各成分がメカニカルアロイ法によ って機械的に噛合結合した粒径 5 μ m以下の複合 粉末から実質的になることを特徴とする金属質接 着材料。
- (2) Cu及びNiのうちの少なくとも1種を 10~60%、 Ti、 Nb及び Zrのうちの少なく とも1種を0.5~10%含み、残部がAg及び不 可避的不執物からなる組成を有し、かつ、各成分 がメカニカルアロイ法によって機械的に嚙合結合 した粒径 5 μm以下の複合粉末から実質的になる 粉末をシート状に成形したものであることを特徴 とする金属質接着材料。

(3) Cu及びNiのうちの少なくとも1種を 10~60%、Ti、Nb及びZrのうちの少なく とも1種を0.5~10%含み、残部がAg及び不 可避的不純物からなる組成を有し、かつ、各成分 がメカニカルアロイ法によって機械的に嚙合結合 した粒径 5 μα以下の複合粉末から実質的になる 粉末を有機溶媒中に分散させペースト状にしたも のであることを特徴とする金属質接着材料。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属と金属、金属とセラミック、セラ ミックとセラミックの接合用に好適な金風質接着 材料に関するものである。

(従来の技術)

従来より、金属と金属、セラミックとセラミッ クのように同一材質関の接合法、或いは金属とセ ラミックの異材質間の接合法としては様々な接合 法が知られている。

例えば、金属と金属の接合法としては電気溶接、 ガス溶接、摩擦溶接等々の融接法があり、基材を

溶融しない方法としてロウ付け処理や有機接着削による接着法がある。

また、セラミックとセラミックの接合法としては有機接着剤による接着法や耐熱金属法(特開昭61-58870号参照)などがある。

これらの同一材質間の接合に対し、金属とセラミックとの異材質間の接合法としては、有機接着 利による接着法や活性金属法、焼きばめは Moや 反応法などがあり、またセラミック基材に Moや Wなどでメタライズした後にニッケルメッキを施し、金属基材と 半田付けする 耐熱金属法があり、最近の技術では酸化物系の無機接着剤を使用して水和化合物をつくるなどの化学反応による接合法も出現している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、上配各種接合法のうち、金属同志の固有な接合法である融接法を除けば、いずれも熱に弱く、接着強度も充分でないという欠点がある。

一方、僅かに、蒸着、スパッタリング、溶射等 による接合技術や箱状のインサート材を使用する

本発明は、上記提案に係る金属質接着材料の問題点を解決するためになされたものであって、耐熱性を有し、接着強度が高く、かつ、冷熱サイクルに対して接着力劣化が小さく、しかも金属、セラミックの同一材質間の接合のみならず、金属とセラミックの異材質間の接合にも簡便に利用でき、実用性、経済性を満足する新規な金属質接着材料を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明者は、まず、 先に提案した金属質接着材料を適用した場合、冷 熱サイクルによって接着力が劣化し剥離に至るメ カニズムについて解析を試みた。その結果、剥離 が起こるのは拡散層、すなわち、活性金属(Ti、 Nb、Zr)とセラミックとの反応層の部分である ことが判明した。

そこで、このような剥離を防ぐ方策について程 々研究を重ねた結果、基本的には、拡散層の厚み を薄くして、拡散層を介して金属板とセラミック 板が直接接合するようになればよいことが判った。 接合技術も提案されてはいるが、接着力に乏しいという欠点があるばかりでなく、使用範囲が限定されるなどのため、実用性に乏しく、経済性でも満足し得る接合法とは云えない。

そこで、これらの欠点を解消し得る接着材料として、本出願人は先に特願昭61-150003号にて金属質接着材料を提案した。この接着材料はCu又はNiと、Ti、Zr又はNbとAgとを構成成分とし、これらの各成分が機械的に噛合結合した複合粉末からなる金属質接着材料であって、特に接着強度が高く、各種の金属、セラミックの同一材質問或いは異材質間の接合に適している。

しかし、この金属質接着材料は、特に熱サイクルを繰り返す部材に適用した場合、例えば、アルミナ基板に銅箔を貼り付けた放熱性基板を大電力用パヴーモジュールに使用した場合、或いは送電部品や自動車部品で使用環境温度が零下から100℃近くまで変動する場合などには、熱サイクルを繰り返すと接合力が劣化し、剥離に至るという問題が生じた。

すなわち、本発明に係る金属質接着材料は、 Cu及びNiのうちの少なくとも1種を10~60%、Ti、Nb及びZrのうちの少なくとも1種を 0.5~10%含み、残部がAg及び不可避的不純物からなる組成を有し、かつ、各成分がメカニカルアロイ法によって機械的に噛合結合した粒径5μa以下の複合粉末から実質的になることを特徴 とするものであり、また、該粉末をシート状に成形し或いはペースト状にしたことを特徴とするものである。

以下に本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。

第1回は本発明の金属質接着材料の成分系並びに組成域(vt%)を示す図であり、A成分はCu及びNiのうちの少なくとも1種からなり、B成分はTi、Nb及びZrのうちの少なくとも1種からなり、残部は実質的にAgからなるC成分である系において、A成分:10~60%、B成分:0.5~10%、C成分:残部の図示の斜線領域が接着材料として所望の性能を発揮でき、特に危熱サイクルによる接合力劣化に起因する剥離を防止できる組成範囲である。なお、A成分が10%未満及び60%を超えると接着力が出ないので、好ましくない。またB成分は10%を超えると耐熱ないので、またB成分は10%を超えると耐熱ないので、するない。またB成分は10%を超えるとで、好きでは活性不充分となって拡散接合が不良となるので、好ましくない。

記効果は期待できなかった。

但し、このような複合粉末の粒度は5μm以下の粒径(5μmのメッシュをオールパスしたもの)にし、活性を高めたものにする必要がある。この点、本出願人の先の提案では、複合粉末の粒径は44μm以下、好ましくは10μm以下としたが、具体的には最低10μm近傍の粒径を有する複合粉末について開示されているにすぎないので、本発明とは異なるものである。

第3図は、CuーAg系に様々な粒度及び含有量のTi粉末を添加した複合粉末からなる金属質接着材料を用いて、Ag2O3ーCuの基材組合わせを接合した場合、熱サイクル試験(一55℃×3Omin~150℃×3Omin)において、可能なサイクル回数とTi含有量との関係を調べた結果の一例を示したものである。

同図より、Ti粉末の粒度が細かくなると、少量のTi量でも接着できるようになり、しかもTi 量の少ない方が強度が高いことがわかる。しかし、活性金属(Ti)が0.5%未満では活性化せず、接 上記化学成分を有する金属質接着材料は、いわゆるメカニカルアロイ法によって製造する必要がある。そのためには、各成分の金属粉末を擂浚機、ボールミル、アトライター等の攪拌機を用いて高速、高エネルギー下で所要時間混合攪拌して粉砕することにより、各成分が機械的に噛合結合したいわゆるメカニカルアロイ形態の複合粉末を得ることができる。

合不良となる。なお、活性化は焼成(結合)雰囲気の影響を受け、N.雰囲気よりも真空下の方が活性化し易い。

この試験結果からも明らかなように、本発明では、複合粉末の粒度は5 μ = 以下の粒径に規制するものである。複合粉末の粒度を粒径 5 μ = 以下に細かくすると、少量の活性金属(Ti、Zr、Nb)のもとで強固な接合力が得られ、特に冷熱サイクルに対しても接合力劣化を極めて小さくすることができる。

なお、上記粒度の複合粉末を得るには、メカニカルアロイング用原料として10μα以下の微粉末を使用すればよい。また、複合粉末は金風質接着材料全体の80%以上を占めるのが好ましく、多少のCu、Ag、Ti粉などの各成分粉末が混入していても支障はない。

このような複合粉末から実質的になる金属質接着材料は種々の態様で使用でき、粉末状、シート状(圧粉成形体、粉末圧延成形体)、ペースト状などにする。なお、使用に当たっては、Tiが含ま

特開昭64-53795(4)

れている場合には加熱接合時に空気中で酸化する 点等を考慮し、所定の温度で使用するのが好まし い。

w 45 K

例えば、粉末状の金属質接着材料の場合の好ましい使用機様としては、まず金属、セラミック等の基板上に薄い枠をセットした後、接着材料粉末を充填して接着面に挟み込んだ状態とし、次いで非酸化性雰囲気中又は10-3 Torr以下の減圧下で1~100㎏/cm²の荷重のもとに600~900℃に所要時間加熱し、接合する。なお、900℃を超える温度上で熱処理すると接着材料が合金化し接合効果が低下するので、この点に留意する必要がある。

また、インサート材として使用する場合の好ましい使用機様としては、圧粉成形体又は粉末圧延成形体を基材間に挟み込んで接合するか、或いは接合する接材の片面にペースト状にして印刷し乾燥した後、不活性雰囲気下で600℃付近でパインダー分を脱脂処理し、脱脂後の膜厚が少なくとも10μm以上で接合する。なお、600℃以上

次に、50×50mmロ×1.2mmtのアルミナ基板の上に厚さ0.4mmのゴム枠を報せて縁取りをし、この枠内に上記複合粉末を充填し、その上に同サイズで厚さ0.3mmの銅板を報せ、アルミナ基板と銅板とを加熱接合した。なお、加熱接合は2kg/cm²の荷重を加え、10⁻⁴ Torrの減圧下で900℃、1時間加熱により行った。

このようにして作製した複合基板について接合 試験と冷熱サイクル試験を実施した。それらの結 果を同表に併記する。

なお、接合試験は、複合基板の両面に引張棒を接着し、両端を引張試験機で引張って破壊に至らしめた。この際、アルミナ板型で破壊したものを接合 接着良好とし、接着材料層で破壊したものを接合不良と判断した。

また冷熱サイクル試験は、-55℃×30分間と150℃×30分間保持とを1サイクルとし、各サイクル終了後引張テストを行って破壊の有無を調べ、破壊したときまでのサイクル回数にて評価した。

の高温下で脱脂処理すると接合ができなくなるので留意する。いずれの接合機様の場合でも、接合条件としては、0.5~10kg/cm²の荷重をかけながら10-3Torr以下の減圧下又は不活性雰囲気中で750~950℃、好ましくは830~930℃の温度で加熱接合する。加熱温度が950℃以上の高温であると、溶着現象が生じ、また750℃以下では接合が不充分となる。

(実施例)

次に本発明の実施例を示す。

実施例1

第1表に示す各種金属粉末をN₂気流中で分級し、10μm以下の粉末とした後、同表に示す剤合で配合し、アトライターボールミル中で7時間混合粉砕し、複合粉末を得た。得られた複合粉末は5μm以下であり、フィッシャー平均粒径を測定したところ、2・1~3・2μmであった。この複合粉末を顕微鏡組織観察したところ、各成分粒子が機械的に嚙合結合したメカニカルアロイの形態を呈していた。

なお、比較例として、本発明範囲外の組成のものと複合粉末の粒径の粗いものをあげ、同様の試験を行った。その結果を同表に併記する。

第1表より明らかなとおり、本発明範囲内の化学成分及び複合粉末を有する接着材料を使用した本発明例の場合には、いずれも接合状態が良好であると共に冷熱サイクル回数も高い。一方、複合粉末粒径が多くすぎる比較例 № 1 1 や B 成分量が多すぎる比較例 № 1 2 は接合はなが不可能であった。

【以下余白】

篘	1	表

	化 学 成 分 (w t %)								<u> </u>	1
Na	A A	戊 分	В	成 分		C成分	複合粉	接合状態	冷熱サイクル	備考
L	Cu	Ni	Ti	Zr	Nb	Ag	粒径(μη)		回数	
1	49.7	_	0.5	_	_	49.8	2.1	良 好	120	
2	49.5		1.0	_	_	49.5	2.4	n	118	本
3	49.0		2.0	_	_	49.0	2.2	"	119	i '
4	48.0	_	4.0	_		48.0	3.0	"	98	3E
5	47.0	_	6.0	_	_	47.0	2.9	"	83	
6	46.0		8.0		_	46.0	3,1	"	63	明
7	45.0	 .	10.0	_		45.0	3.2	n	5 2	
8		49.5	1.0		_	49.5	2.7	n	9.8	例
9	49.5			1.0	_	49.5	3.0	"	96	- •
10	49.5	-		_	1.0	49.5	2.8	"	9 7	
1 1	45.0	_	10.0		_	45.0	20	良 好	8	比
12	49.0	-	0.3		_	50.7	2.6	接合せず	_	較
13	44.5	-	11.0		-	44.5	3.1	良 好	10	例
14	40.0		20.0			40.0	, 2.9	良 好	5	

実施例2

実施例1のNa1、Na3、Na5で得られた複合粉末を圧粉成形機を使用して50kgf/mm²で加圧し、30mmロ×2mmtのコイン状に成形した。

次いで、水素気流中で710~720℃×1. 5時間加熱焼結した。この焼結体に焼鈍圧延を3回繰り返して施し、厚さ0.2mmのシートを得た。このシートから50mmロのインサート材を切出した。

次に、実施例1と同様のアルミナ基板と網板を 準備し、両者の間にこのシート状のインサート材 を挟み、10⁻³ Torrの減圧雰囲気中で2㎏/cm² の荷重を加え、750℃×30分間加熱し、複合 基板を得た。得られた複合基板について実施例1 と同様な接合試験と冷熱サイクル試験を実施した。 それらの結果を第2表に示す。

第2表より明らかなとおり、いずれの例も、本発明範囲内の化学成分及び複合粉末を有するため、接合状態が良好であり、冷熱サイクル回数も高い。 【以下余白】

第 2 表

	複合粉	化学成分)(wt	接合	冷熱サイクル	
Na	No. '	Cu	Ti	Ag	状態	回数
15	1	49.7	0.5	49.8	良好	75
16	3	79.0	2.0	49.0	"	60
17	5	47.0	6.0	47.0	"	55

特開昭64-53795 (6)

実施例3

実施例1のNa 1~Na 1 0 で得られた複合粉末を以下に示す割合で配合し、3本ロールミルで混練してベーストとした。

配合割合:

複合粉末24重量部エチルセルロース4.4 "テキサノール5 "界面活性剤0.5 "

次に、セラミック基板として 5 0 mm × 5 0 mm × 1 . 5 mmtのアルミナ基板と金属板として 5 0 mm × 5 0 mm × 5 0 mm × 6 0 mm × 6 0 mm × 6 0 mm × 7 mm を準備し、上記ペーストをスクリーン印刷法を用いて網板表面に 3 0 μm 厚さに印刷した。使用したスクリーンはステンレス網製 2 0 0 メッシュ、バイアス張りでエマルジョン厚さ 4 5 μm である。

印刷後、10分間室温にてレベリングし、引続き105℃で30分間乾燥した。乾燥後、厚膜焼成炉を使用し、窒素雰囲気中で600℃に加熱して脱脂した。

脱脂処理を完了した基板にアルミナ基板を重ねた後、10kg/cm²の荷重を加え、N₂気流中又は10-*Torrの減圧雰囲気中で850℃×15分間加熱し、接合して複合基板を得た。

得られた複合基板につき実施例1と同様の接合 試験と冷熱サイクル試験を実施した。それらの結果を第3表に示す。

第3表より明らかなとおり、いずれの例も、本 発明範囲内の化学成分及び複合粉末を有するため、 接合状態が良好であると共に冷熱サイクル回数も 高い。

【以下余白】

第 3 表

	複合粉	化 学 成 分 (w t %)								
No.	Na	A F	戍 分	В	成分		C成分	接合	接合	冷熱サイクル
L		Cu	Ni	Ti	Zr	NЬ	Ag	雰囲気	状態	回数
18	1	49.7	-	0.5	_	-	49.8	N ₂	良好	125
19	2	49.5		1.0	_	_	49.5	真空	n	1 2 5
20	3	49.0	_	2.0	-		49.0	N ₂	n	125
2 1	4	48.0		4.0	_		48.0	真空	n	100
22	5	47.0		6.0			47.0	N ₂	n	8 5
23	6	46.0		8.0		_	46.0	真空	7	65
24	7	45.0	_	10.0	-		45.0	N ₂	n	5.5
25	8	-	49.5	1.0			49.5	真空	7	100
26	9	49.5		_	1.0		49.5	n	n	100
27	10	49.5	-	_		1.0	4/9.5	п	n	100

特開昭64~53795 (7)

なお、上記各実施例では、基板の組合せとして アルミナ基板と銅板の例を示したが、他の材質の セラミック、金属の異材質又は同材質の組合せで あっても、同様に使用できることは云うまでもない。

(発明の効果)

以上静述したように、本発明に係る金属質接着材料は、特定成分系でその化学成分を調整すると共に粉末形態を複合粉末とし、且つ複合粉末を粒径5 μ = 以下の細かい粒度にしたので、接合が容易で、耐熱性及び接合強度の優れた接合部を得ることができるのみならず、特に冷熱サイクルに対する接合力劣化が小さい優れた効果が得られる。しかも金属やセラミックの同材質間の接合のみならず、異材質間の接合にも使用できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る金属質接着材料の成分系及び組成域を示す図、

第2回は本発明に係る金属質接着材料の粉末形態を示す説明図、

第3図は強々の粒度の金属質接着材料における Ti含有量と冷熱サイクル回数の関係を示す図で ある。

> 特許出願人 昭和電工株式会社 代理人弁理士 中 村 尚



